

No.191	「 <a href="#">ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発(助成)</a> 」	
機関名	<a href="#">国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構</a>	
募集締切 (公募機関)	2025年3月24日(月)	正午アップロード完了
学内締切日	研究推進部 事前連絡締切日	2025年3月10日(月)
	原議書提出締切日	2025年3月17日(月)
応募方法	WEB入力フォームによる提出及びe-Radによる提出 ※本公募は事務局において事前了解の手続きを行いますが、Web入力フォームへの提出及びe-Radへの応募情報の入力には各申請者が行ってください。	
所属研究機関の 承認(e-Rad)	不要	
研究推進部 事前了解 (原議書の回付)	必要	
概 要	<p>【概要】 第4世代移動通信システム(4G)と比べてより高度な第5世代移動通信システム(5G)は、現在各国で商用サービスが始まっていますが、更に超低遅延や多数同時接続といった機能が強化された5G(以下、「ポスト5G」という。)は、今後、工場や自動車といった多様な産業用途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核となり得る技術と期待されています。経済産業省及びNEDOにて取り組む「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」では、経済産業省が定める研究開発計画に基づき、ポスト5Gに対応した情報通信システムの中核となる技術の開発研究として、「先端半導体製造技術の開発」を実施しています。</p> <p>NEDOは、本事業において将来的に、ポスト5G情報通信システムで用いられる先端半導体を国内で設計・製造できる技術を確保するため、以下の開発に取り組めます。</p> <p>本公募では、研究開発計画における以下の開発テーマを対象とします。公募要領の要件等を満たすよう応募をしてください。</p> <p>〔2〕先端半導体製造技術の開発(助成) (e)次世代メモリ技術開発 (e3)エッジ向けAIメモリ設計・製造技術開発【GX】</p>	

※ 貴部局にて申請がある場合は、事前連絡締切日までに所定の《事前連絡様式》にて、研究代表者名・研究分担者名等の連絡をお願い致します。

※応募に関するお問い合わせは各部局の担当者までお願いします。